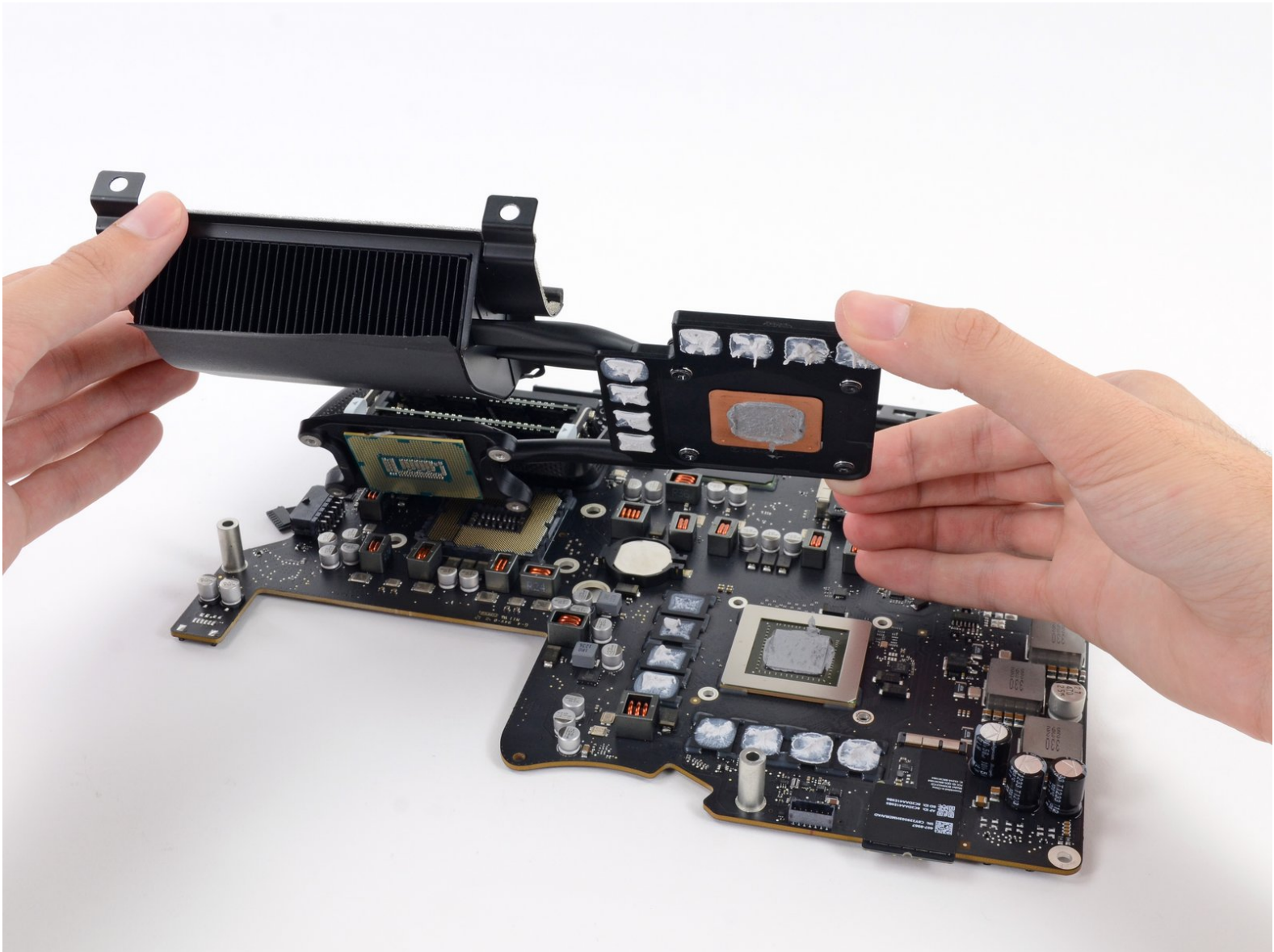




iMac Intel 27インチ EMC 2546 ヒートシンクの交換

ロジックボード、ヒートシンク、CPUの必須条件

作成者: Andrew Optimus Goldheart



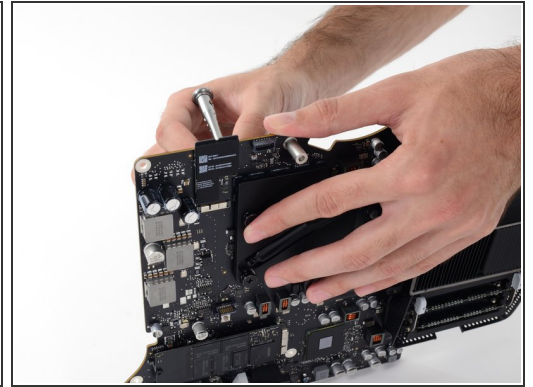
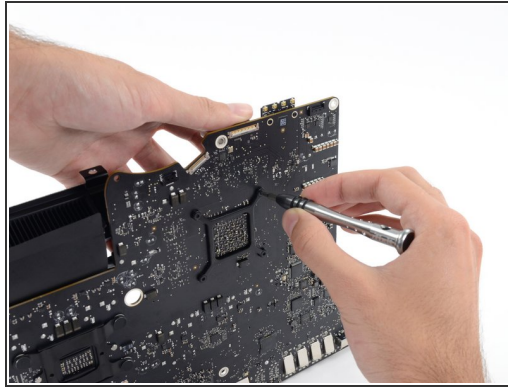
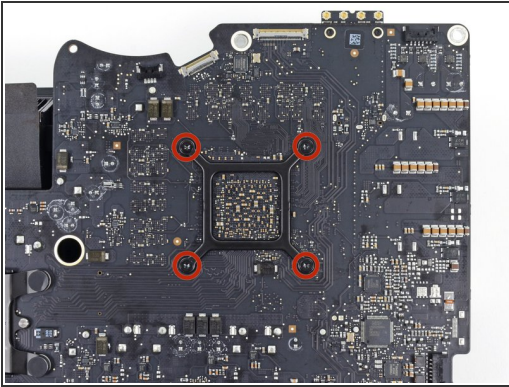
はじめに

ロジックボード、ヒートシンク、CPUの必須条件

 ツール:

- [T10 トルクスドライバー](#) (1)
- [T8トルクスネジ用ドライバー](#) (1)

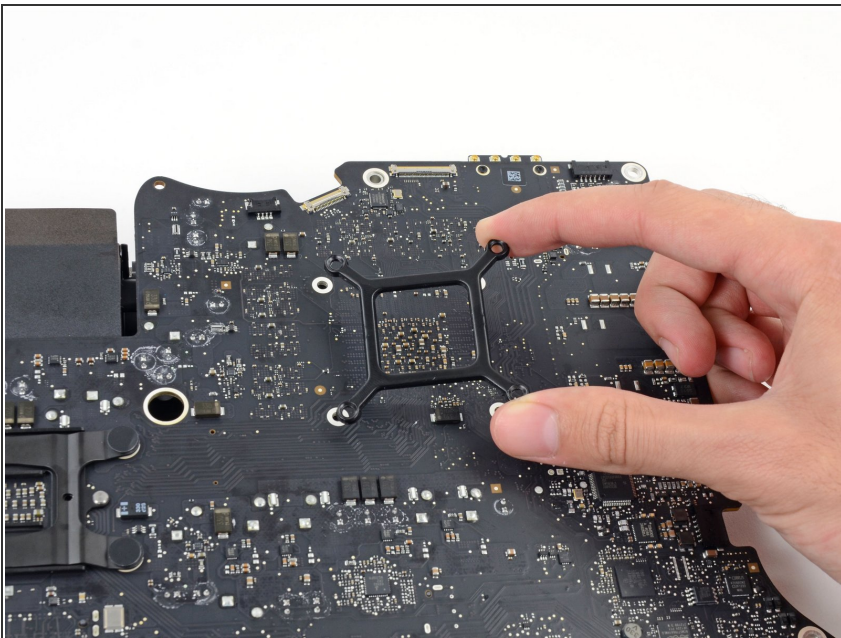
手順 1 — ヒートシンク



- ロジックボード上のGPUの後ろから4本の7.5mm T8ネジを外します。

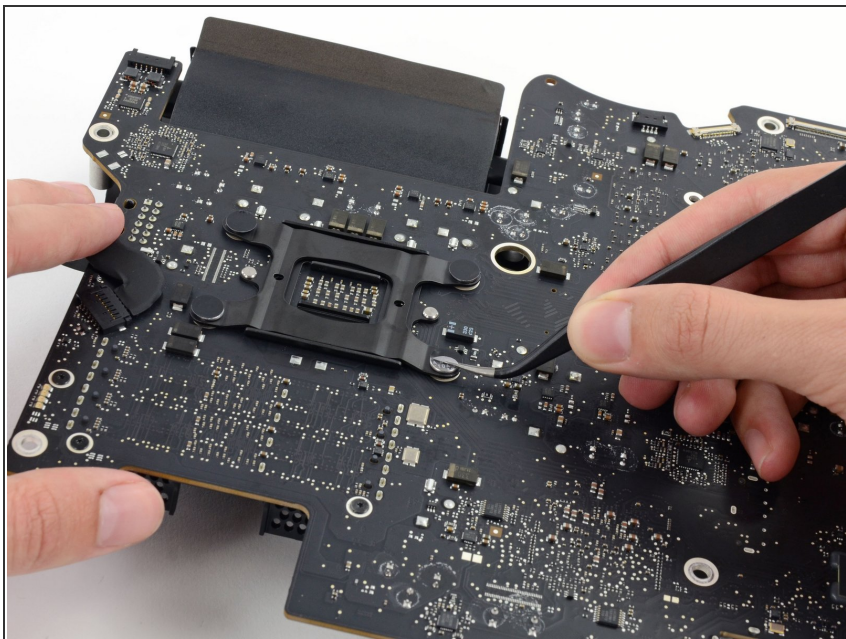
i これらのネジは、大きなスプリング付きのPhillips #2ネジの中にセットされています。T8ネジを緩めたときに大きなネジが回転しないようにするには、指先またはPhillips #2ドライバーで持ちます。

手順 2



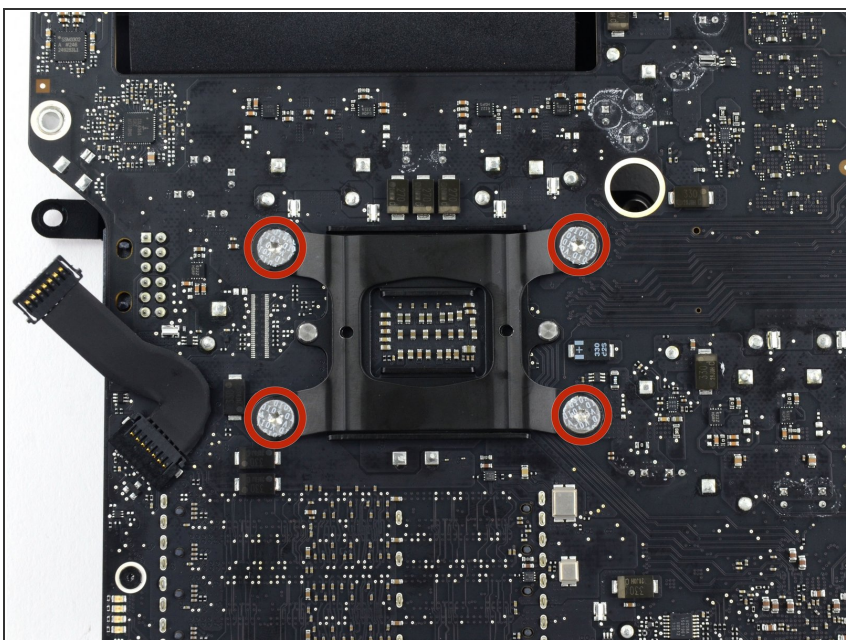
- ブラケットをGPUヒートシンクの後ろから取り外します。

手順 3



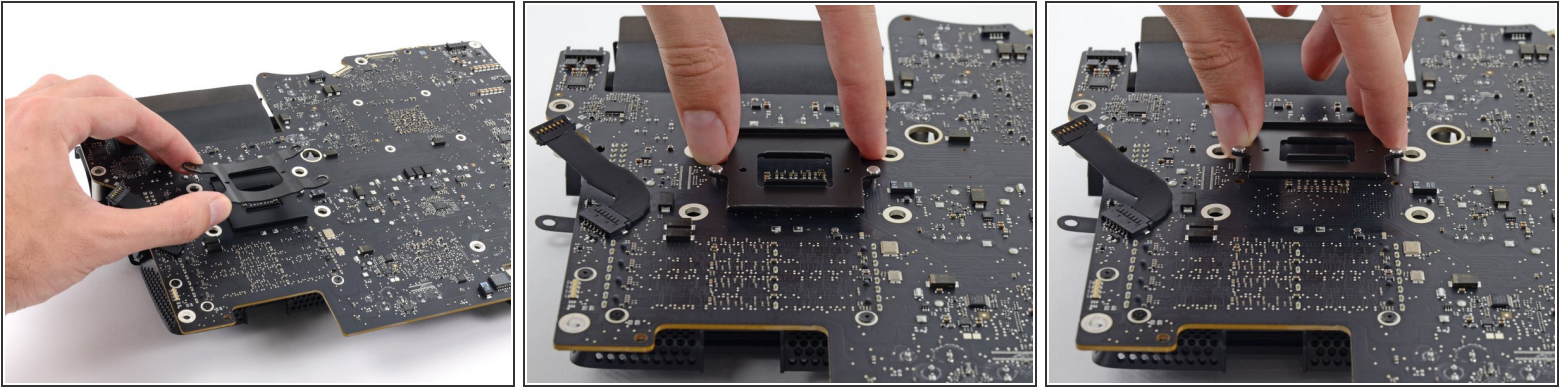
- CPUヒートシンクの背面から4つの黒いステッカーを取り外します。

手順 4



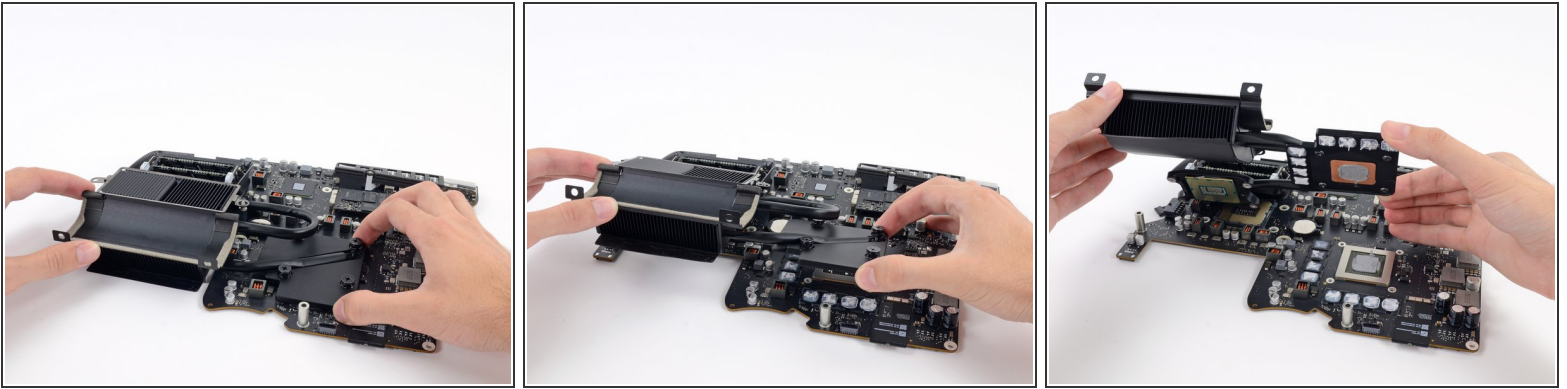
- CPUヒートシンクの背面から4本の12.3 mm T10ネジを取り外します。

手順 5



- CPUヒートシンクの後ろからスプリングプレートを取り外します。
- CPUヒートシンクの裏側からバックングプレートを持ち上げて取り外します。バックングプレートは、ロジックボードの位置合わせ穴にはめ込まれた2つの柱(ネジ)を備えています。

手順 6



- ロジックボードからヒートシンクを持ち上げます。

 CPUはヒートシンクに固着する可能性が高いため、設置場所を慎重に検討してください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。